複雑形状の微細切断の研究(第1報) -基本原理と基礎実験装置開発-

矢澤孝哲*·峯田航**·扇谷保彦*·小島龍広***·石川圭一*

A basic study on precision cutting of free form using diamond abrasive wire - Proposal of concept and development of prototype unit for initial experiments -

by

Takanori YAZAWA^{*}, Kou MINETA^{**}, Yasuhiko Ougiya^{*}, Tatsuhiro KOJIMA^{***} and Keiichi ISHIKAWA[†]

Recently, many cut off processes are research and development. In the production process such as the silicon wafer or the crystal resonator, the multi-wire saw is often used. But, the cut off in free form is difficult by this method. In the case of free form cutting, wire EDM, laser cutting and waterjet machining are properly used by work material and work thickness, etc. In other words, the wire EDM is not adapted for non-conducting material, and it is difficult by the laser cutting and the waterjet machining that the thick workpiece is cut off with thin cutting width.

So, the author proposes free form cut off method using diamond abrasive wire for non-conductive material such as optical glass. In this research, concept of proposal method and development of cut off unit for initial experiment are reported.

Key words: Wire saw, Diamond abrasive wire, Free form cut off

1. 緒言

近年,光学機器の小型化・高密度化に伴い,各種光 学部品の複合化,小型化が進んでおり,非軸対称光学 部品の高精度加工が望まれている.一方,シリコンウ エハの大口径化により,シリコンインゴットのスライ シング工程には直線状の切断加工を得意とし,切断ロ スが少なく高精度,高能率に切断加工できるマルチワ イヤソーが多用されている¹⁾²⁾.この加工法は,被切 断材料を選ばないこと,高アスペクトで多数の同時切 断が可能であるといった利点も有する反面,直線状に しか切断できず,複雑な形状の切断には不向きである という問題点がある.この複雑な形状の切断には,現 在のところ,ワイヤ放電加工,レーザ加工,ウォータ ジェット加工が用いられている.ワイヤ放電加工は, 被加工材料の硬さによらずアスペクトの高い複雑な 形状を高精度に加工できるが,導電性の材料しか加工 できないという致命的な問題点を有する.また,レー ザ加工やウォータジェット加工では,高アスペクトな 切断はその原理上難しい.このため,非軸対称光学部 品特にマイクロ光学部品の加工には,マイクロ研削加 工から研磨加工のプロセスが主流であるが,形状が複 雑になるほど長時間を要し,砥石摩耗の抑制と補正が 必要になるばかりでなく,削り取られる材料が無駄に なるといった問題点もある.

平成 18 年 6 月 23 日受理

^{*} 機械システム工学講座(Department of Mechanical Systems)

^{**} 機械システム工学科(現三菱電機) (Department of Mechanical Systems Present address: Mitsubishi Electric)

^{***}教育研究支援部機械系技術室 ()

[†] 大学院生産科学研究科(Graduate School of Science and Technology)

以上の問題点を克服する方法として本研究では、単 ーワイヤを用い、切断で発生する力を常に一定方向に かかるようにすることで、非導電性材料であっても複 雑な形状に、微細な切断幅で、高アスペクト・高精度 加工する加工方法を提案し、基本実験装置試作とテス ト加工結果について報告する.

2. ワイヤソーによる微細切断機構

2.1 切断における問題点

いま,図1のように材料を正弦波状に切断加工する ことを考える.ここで,切断加工中に発生する力(以下, 切断力と呼ぶ)は大別すると F_p と F_n になる.このうち F_p は,砥粒走行により発生する力であり,切断面の表 面粗さに影響するものの切断幅など寸法・形状精度に 直接影響しない.これに対して F_n も,直線状に切断す る場合には寸法・形状精度には影響しない.しかし,正 弦波状に切断する場合には,状況は大いに異なる.図 2(a)に切断における力学モデルを示す.ここでワイヤ 垂直方向の剛性を K_w ,ワイヤ支持系の剛性を K_a とする と,切断力 F_n に対してこれらが支えることになる.こ こで図 2(b)に示すように, F_n が支持系に対して θ なる 角度を持つ場合, F_n の X 方向成分力 F_{nx} が発生する. この F_{nx} により,ワイヤが横にずれを起こし,精度劣 化の原因になる、さらにこれが大きくなると

化の原因になる.さらにこれが大きくなると、ワイヤ がガイドを削る、ワイヤがガイドから逸脱する、ワイ ヤが切れるといった切断自体を妨げる問題も発生して しまう.



Fig.1 Schema of sin wave cutting by wire saw



 2.2 複雑形状微細切断の原理 前述の問題は,切断力 F_nが

支持系に対して角度を持つた めに発生するのであるから, 切断力F_nの角度を常に0にす るように支持方向を保てばよ い.すなわち,図3に示すよ うに,ワイヤの中心を回転中



心として支持系を回転させ、常にワイヤ送り方向に平 行になるように制御する.これにより、F_{nx}の発生は抑 えられ、精度劣化や切断の妨げの問題といったリスク を回避することができる.

2.3 装置の基本構想

図 4 に基本構想概略図を示す.装置は大別すると首 振り機構を備えた駆動アーム(以下,首振りアームと略 す)と,加工用ワイヤ搬送ドラム部(以下,ドラムユニ ットと略す)になる.首振りアームは,文字通りワイヤ 中心を回転中心として回転する支持系である.これに 対してドラムユニットは,単なるワイヤの送出,巻取 りに寄与するばかりでなく,首振り時にもワイヤにか かる張力が一定になるように保つ働きを持っている.



Fig.4 Concept of free form cutting system

3. 直動ユニット試作と微細切断事例

以上の基本構想をもとづき,首振りアームとドラム ユニットの製作に必要な基礎実験用に,首振り機能を 持たない直動アームを用いた切断ユニット(以下,直動 ユニットと略す)を試作した.

取り上げた加工対象は,幅2mmのアルミ合金 A5052 であり,これを平均直径0.25mmのダイヤモンドワイヤ を用いて 0.28mm の切断幅で切断加工することを目的 としている.

3.1 直動ユニットの構成

直動ユニットの基本構成を図5に示す. ダイヤモン ドワイヤは、あらかじめ一方のドラムに巻きつけてお く.もう一方の巻取りドラムをモータにより回転させ、 ワイヤを巻き取っていく. 直動アームに固定させたガ イドローラを通りながらワイヤを巻き取っていくこと により,ワイヤを走行させる.そこへ一定の送り速度 で工作物を固定させたテーブルを送り,切断加工する.

製作した直動ユニットは,汎用旋盤(滝沢製作所 TAL-900)に取り付け,工具の自動送り機構を利用して 切断加工を行った.使用した汎用旋盤の仕様を表1に, 旋盤に取り付けた概要図を図6に示す.

3.2 ダイヤモンドワイヤ

マルチワイヤソーによる切断加工では遊離砥粒方式 を使用することが多い.しかし,ワイヤ走行速度の制 限,油性スラリーによる環境や工作物への汚染,切り 屑を含んだスラリー廃棄が必要,などの問題点も挙げ



Fig.5 Schema of liner motion wire sawing unit

Table 1	Specifications	of ordinarily lathe

Model name	TAL-900	
Company	TAKISAWA	
Length of bed	2000mm	
Width of bed	350mm	
Main spindle taper	MT6	
Center taper	MT4	
Power of motor	3.7kW	
Longitudinal feed speed	0.035~2.0	
Cross-feed speed	0.0175~1.0	
Spindle rotation speed	40~1600min ⁻¹	



Workpiece feed direction

Fig.6 Liner cutting unit on ordinarily lathe

られる. それらの問題点解決のため,芯線に砥粒を固 着させた固定砥粒式ワイヤソーが検討,開発されてき ている. そこで本研究では,固定砥粒式ワイヤソーで ある PWS(アライドマテリアル製)を用いた.PWS はピア ノ線表面に樹脂ボンドでダイヤモンド砥粒を固着させ たダイヤモンドワイヤソーである.使用した PWS の写 真を図 7 に,仕様を表 2 に示す.



Fig.7 Picture of PWS Table 2 Specifications of diamond abrasive wire

Core wire	Piano wire
Diameter of core wire	0.18mm
Abrasive grain	Diamond
Mean diameter of abrasive grain	42µm
Diameter of PWS	Ave.0.250mm

3.3 加工アーム

加工アームは、ワイヤを走行させるためのガイドロ ーラを固定する役割を持っている.ガイドローラを介 してワイヤが走行する直動アーム先端の凹部が加工部 となる.図8(a)に概略を、図8(b)にワイヤ走行アーム の構造を示す.



固定砥粒式ワイヤを使用するため,前述のようにワ イヤ走行方向変更時にガイドローラを加工してしまう ことが考えられる.そこでガイドローラに溝付べアリ ング(㈱オリジン電気製)を使用し,溝方向に垂直すな わちガイドローラの半径方向にのみワイヤから力が発 生する構造とした.これにより,固定砥粒式ワイヤに よるガイドローラ加工や,ワイヤの溝からの脱落を極 力抑えることができる.

直動アームの固定には旋盤の心押台を利用した.今 回使用した旋盤の心押台のセンタ孔のテーパはモール ステーパ MT4 である.そこで,外テーパ寸法が MT4, 内テーパ寸法が MT3 のドリルスリーブを利用した.ア ーム固定台に MT3 のテーパ部を設け,そこにドリルス リーブを取り付けた.

製作した加工アームの写真を図9に示す.



Fig.9 Picture of cutting arm unit

3.4 ドラムユニット

ドラムユニットは、モータおよび巻き取りドラムを 一体化したものであり、あらかじめワイヤが巻いてあ るドラムと、走行したワイヤを巻き取るドラムの2つ が、モータをはさんで左右対称になるように配置して いる.これにより、後述するブレーキパッドとタイミ ングベルトを入れ替えて付け直すだけで、容易に加工 を再開できる.

ワイヤの巻取りを行うドラム径を r, ドラム最大回 転速度をNとし,必要なワイヤ走行速度をvとすれば,

$$r \geq v/2\pi N$$
 \cdots (3.1)

となる. 一方, 使用するモータの定格トルクを T_m , ワ イヤにかける最大張力を T_w とすると,

 $r \leq T_m / T_w \cdots (3.2)$

なる関係が成立する.一般的に,砥粒固定式ワイヤソー による切断加工ではワイヤの走行速度 200~800m/min, ワイヤにかける最大張力 20N で使用される場合が多い. また本研究では、表 3 に示す AC サーボモータ(㈱オム ロン)を使用した. そこで,モータ回転速度 3000 min⁻¹ で(3.1), (3,2)を満たすべく、ドラム半径を 50mm とし た.

切断加工中,ワイヤに張力を与える必要がある.その手段として,ワイヤが巻きついている方のドラムに回転に対する負荷をかけることで張力を与えることにした.そこで,回転するドラムの軸にMCナイロンを押し当て,負荷を与えるジグを製作した.原理を図10(a)に示す.また,張力を容易に調節できるようにするため,図10(b)に示すパンタグラフの機構を利用した. A点を固定し,B点をスライドさせることでドラム軸に対するMCナイロンの締め付け力を調節できる.

動力伝達は図 11 に示すようにプーリとタイミング ベルトを使用し、加工速度を変えられるように回転速 度、トルクを容易に変更できる構造とした.なお、前 述のように容易に加工を再開できるために、タイミン グベルトの張力調整を行えるよう、モータをスライド させてから固定できる機能をつけている.また、モー タ自身により発生した熱によるモータの伸張による誤 差動や、熱の土台への熱伝導を防止するため、モータ と土台の間に 3mm ほど隙間を設け固定する機構とした.



(a) Braking for drum shaft (b) Pantograph mechanism

Fig.10 Braking system for wire loading





3.5 工作物ホルダ



Fig.12 Picture of dram unit





旋盤の自動送り機構を利用して切断加工を行うため, 図13に示すように工作物ホルダを製作し,刃物台に固 定した.

3.6 切断加工例

製作した直動ユニットを用いて切断加工を行った. 加工条件を表3に示す.

図 14 に加工結果の一例を示す.図 14(a)は切断加工 された工作物の切断幅であり,超深度形状測定顕微鏡 を使用し測定した.図 14(b)に切断部の加工写真であ る.図 14(a)の横軸は工作物の x 軸を表し,縦軸は工 作物にレーザを当てた時反射した光の光量を表す.す なわち光量が 255 のところは工作物の表面,0 の値の ところは切断加工によってできた溝部を表している. これより,切断幅が 0.28mm であることが読み取れ,目 標の切断幅で加工できたことを示している.図 15 に工 作物の加工後の表面を示す.表面には顕著な研削痕が 見られ,びびり振動などがないことがわかる.以上より, 設計・製作した直動ユニットは,固定砥粒式ワイヤソー

Table 3 Experimental conditions

Tool	PWS
Wire running speed	30m/min
Workpiece	A5052(Thickness 2.0mm)
Feed method	Manual feed
Measurement equipment	Laser microscope (KEYENCE VK8550)



Fig.14 Example of experimental results

において十分な精度と剛 性を有しており,これを 首振りアームに適用する ことで,複雑形状を加工 できると考えられる

4. 結言



Fig.15 Cutting surface

非導電性材料であっても複雑な形状に,微細な切断 幅で,高アスペクト・高精度加工する加工方法として, 単一ワイヤを用い,切断で発生する力を常に一定方向 にかかるようにする微細切断方法を提案し,首振りア ーム設計・製作のための基礎データ取得を目的とした 実験装置(直動ユニット)の試作とテスト加工結果につ いて報告した.

設計・製作した直動ユニットにより加工実験した結 果,平均直径 0.25mm のワイヤソーを工具に用いた切断 幅は 0.28mm であり,びびり振動なども発生していなか った. すなわち,この直動ユニットは固定と粒子機ワ イヤソーに十分な精度と剛性を有しており,これを首 振りアームに適用することで,複雑形状を加工できる ことが示唆された.

謝辞

研究テーマ選定のきっかけを与えてくださいました 小川心平氏,実験装置の試作にご協力いただきました 教育研究支援部生産技術室の前田政継室長,野中明人 技術職員,久田英樹技術職員,辻下栄技術職員,ダイ ヤモンドワイヤを提供いただいた(株)アライドマテリ アルに,深く感謝の意を表します.

参考文献

- 石川,諏訪部他:2005年度精密工学会春季大会学術 講演会講演論文集,(2005)pp.2-3
- 2) 諏訪部,石川他:砥粒加工学会誌,45,8(2001) pp.381-383